

## LĪGUMS

Rīgā.

2014.gada 22. decembrī

LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr. 2014/21/ESF-2  
Iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2014/21/ESF

SIA „Faneks”  
līgumu uzskaites Nr. 171214

**Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts** (turpmāk tekstā LU CFI), nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.LV90002124925, tā direktora Andra Šternberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU CFI nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

**SIA „Faneks”**, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV40002012606, tā valdes priekšsēdētāja Viktora Šatca personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts **Piegādātājs**, no otras puses,

turpmāk katrs atsevišķi saukts arī **Puse** un abi kopā saukti **Puses**,

pamatojoties uz **Pasūtītāja** rīkotā konkursa Nr. LU CFI 2014/21/ESF „Materiālu piegāde”, turpmāk tekstā saukts **Konkurss**, rezultātiem un **Piegādātāja** iesniegto piedāvājumu par iepirkuma 2. daļu „TEM un SEM laboratorijas materiāli”,

**ESF līdzfinansēta projekta Nr. 2013/0015/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/010 „Inovātivi materiāli caurspīdīgai elektronikai un fotonikai” realizācijai**

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts **Līgums**:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. **Piegādātājs** pārdod, bet **Pasūtītājs** pērk **TEM un SEM laboratorijas materiālus** atbilstoši šī **Līguma** 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - **Prece**).

1.2. **Līguma** summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta **Prece**, un visus citus ar **Līguma** izpildi saistītos izdevumus, ir 6 782,05 EUR (seši tūkstoši septiņi simti astoņdesmit divi eiro un 05 centi), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) 1 177,05 EUR (tūkstotis viens simts septiņdesmit septiņi eiro un 05 centi), turpmāk šā **Līguma** tekstā saukta **Līgumcena**.

1.3. **Līgums** ir spēkā līdz 27.02.2015.

### 2. PIEGĀDES NOSACĪJUMI UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. **Prece Pasūtītājam** tiek piegādāta Rīgā, Ķengaraga ielā 8, LU CFI telpās. Piegāde ir bez papildus maksas.

2.2. **Līguma** izpildes uzsākšana ir paredzēta uzreiz pēc **Līguma** noslēgšanas un pēc pieprasījuma saņemšanas no **Pasūtītāja** atbildīgās personas.

2.3. Apmaksas veids – pēcapmaksa, 15 dienu laikā pēc piegādes.

2.4. **Līguma** 1.pielikumā „Tehniskā specifikācija un cenas” ir norādīts maksimālais **Preču** iegādes daudzums. Faktiskais iegādes daudzums ir atkarīgs no pieejamā finansējuma un var būt mazāks par **Līguma** 1.pielikumā norādīto.

### 3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par **Preces** piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja puse pēc pirmā otras puses pieprasījuma, maksā otrai pusei līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no **Līguma** saistību izpildes.

3.2. Ja **Līgumā** nepieciešams veikt grozījumus, tie jāveic ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67<sup>1</sup>. panta noteikumus.

3.3. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, kurus **Puses** nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem, līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, **Līguma** darbība tiek izbeigta un **Puses** veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai **Precei**.

3.4. Visi strīdi un domstarpības, kādas **Pusēm** radušās šā **Līguma** izpildes gaitā, un nav atrisināmas pārrunu ceļā 30 dienu laikā, tiek izskatītas Latvijas Republikas tiesu iestādēs, Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

3.5. **Līgums** ir sastādīts divos eksemplāros, katrs uz 2 (divām) lapām, kopā ar 1.pielikumu uz 9 (deviņām) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie **Pasūtītāja**, viens pie **Piegādātāja**. **Līguma** 1.pielikums „Tehniskā specifikācija un cenas” ir tā neatņemama sastāvdaļa.

3.6. **Pasūtītājs** par atbildīgo personu šī **Līguma** izpildes laikā nozīmē Alekseju Kuzminu, tālrunis 67251691, e-pasts [a.kuzmin@cfi.lu.lv](mailto:a.kuzmin@cfi.lu.lv) . Atbildīgā persona pa e-pastu veic **Preču** pasūtījumu, paraksta **Preču** pavadzīmes.

3.7. **Piegādātājs** par atbildīgo personu šī **Līguma** izpildes laikā nozīmē Jūliju Šatcu, tālrunis 67334747, e-pasts: [julijus@faneks.lv](mailto:julijus@faneks.lv).

### 4. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI

Pasūtītājs:	Piegādātājs:
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts	SIA „Faneks”
Juridiskā adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063	Juridiskā adrese: Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003
PVN reģ.Nr. LV90002124925	PVN reģ.Nr.: LV40002012606
Norēķinu konts: LV25 TREL 9150 2190 1500 0 Banka: Valsts kase	Norēķinu konts: LV63 HABA 0001 4090 3573 7 Banka: AS Swedbank
Bankas kods: TREL LV22	Bankas kods: HABA LV22

**Pasūtītājs:**

  
Z.v. Andris Šternbergs



**Piegādātājs:**

  
Z.v. Viktors Šatcs



Tehniskā specifikācija un cenas

2.daļa: TEM un SEM laboratorijas materiāli

N. p.k.	Pasūtītāja prasības		Piedāvājums (aizpilda pretendents, norādot ražotāju vai starptautisko izplatītāju, marķu vai kataloga numuru, fasējuma lielumu un fasējumu skaitu)	Fasējuma cena bez PVN, EUR	Summa bez PVN, EUR
	Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids)	Daudzums*			
1	Silver paint (SPI, 1440-22-4 vai ekvivalents) Silver Solids 43% +/-3% Viscosity 280-400 cps Cure temperature 1 hour at 60°C Sheet resistivity: < 60 mohms/sq./mil.	1 gab. (15.5g)	Silver paint (SPI, 1440-22-4) Silver Solids 43% +/-3% Viscosity 280-400 cps Cure temperature 1 hour at 60°C Sheet resistivity: < 60 mohms/sq./mil, 15.5g/iep	80,00	80,00
2	Leit Adhesive Carbon Tabs 9mm (Pack of 100) (Agar Scientific AGG3357N vai ekvivalents)	5 gab.	Leit Adhesive Carbon Tabs 9mm (Agar Scientific AGG3357N) 100tabs/gab	14,00	70,00
3	TEM Holey Carbon Films on 400 Mesh Copper Grids (Agar Scientific, AGS147-4 vai ekvivalents)	4 pakas (4x50 gab.)	TEM Holey Carbon Films on 400 Mesh Copper Grids Agar Scientific AGS147-4, 50gab/paka	175,00	700,00
4	W Probe Tips for FIB (Omniprobe, 460-102 vai ekvivalents)	2 pakas	W Probe Tips for FIB (Omniprobe, 460-102)	130,00	260,00
5	3" Silicon Wafer (www.semiwafer.com) Orientation : <100> Type / Dopant : P / Boron Thickness : 375 +/- 30 µm Resistivity : 0.001 ~ 0.006 ohm-cm With thermal oxide ( SiO2 layer ) thickness 500 Å.	1 paka (1x25 gab.)	3" Silicon Wafer (www.semiwafer.com) Orientation : <100> Type / Dopant : P / Boron Thickness : 375 +/- 30 µm Resistivity : 0.001 ~ 0.006 ohm-cm With thermal oxide ( SiO2 layer ) thickness 500 Å. 25gab/paka	1100,00	1100,00

6	Stub Storage Box for 14 Pin-Type Stubs (AGG3100 Agar Scientific vai ekvivalents). Plastmasas aiztaisāmas kastītes SEM paraugiem, piemērotas turētājiem ar diametru 12.5 mm un „kājiņas” garumu 8 mm.	10 gab.	Stub Storage Box for 14 Pin-Type Stubs (AGG3100 Agar Scientific). Plastmasas aiztaisāmas kastītes SEM paraugiem, piemērotas turētājiem ar diametru 12.5 mm un „kājiņas” garumu 8 mm. 1 gab/ieņ	9,00	90,00
7	Titanium Grids 150 Square Mesh 3.05 mm (AGG2463TI Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Ti, diametrs 3.05mm, kvadrātveida režģis, 105mkm atveres.	50 gab.	Titanium Grids 150 Square Mesh 3.05 mm (AGG2463TI Agar Scientific). Materiāls: Ti, diametrs 3.05mm, kvadrātveida režģis, 105mkm atveres. 25gab/ieņ	19,00	38,00
8	Agar Grids 150 Bar + Single (AGG2020C Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 150 mesh līnijas, vidū savienotas.	100 gab.	Agar Grids 150 Bar + Single (AGG2020C Agar Scientific). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 150 mesh līnijas, vidū savienotas. 100gab/ieņ	18,00	18,00
9	Agar Grids 400 Mesh Gold (AGG2400A Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Au, diametrs 3.05mm, 400 mesh kvadrātveida režģis.	50 gab.	Agar Grids 400 Mesh Gold (AGG2400A Agar Scientific). Materiāls: Au, diametrs 3.05mm, 400 mesh kvadrātveida režģis 50gab/ieņ.	38,00	38,00
10	Agar Grids 300 Mesh Nickel (AGG2300N Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Ni, diametrs 3.05mm, 300 mesh kvadrātveida režģis.	100 gab.	Agar Grids 300 Mesh Nickel (AGG2300N Agar Scientific). Materiāls: Ni, diametrs 3.05mm, 300 mesh kvadrātveida režģis. 100gab/ieņ	27,00	27,00
11	Slotted 300x75 Mesh Tabbed Grids Copper (AGG2970C Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, ar turētāju, iekšpusē taisnstūra režģis.	100 gab.	Slotted 300x75 Mesh Tabbed Grids Copper (AGG2970C Agar Scientific). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, ar turētāju, iekšpusē taisnstūra režģis. 100gab/ieņ	22,00	22,00
12	Carbon Films on 300 Mesh Grids Copper (AGS160-3 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 300 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar oglekļa plēvi.	50 gab.	Carbon Films on 300 Mesh Grids Copper (AGS160-3 Agar Scientific). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 300 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar oglekļa plēvi. 50gab/ieņ	105,00	105,00

13	Holey Carbon Films on 300 Mesh Nickel (AGS147N3 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Ni, diametrs 3.05mm, 300 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar porainu oglekļa plēvi.	50 gab.	Holey Carbon Films on 300 Mesh Nickel (AGS147N3 Agar Scientific). Materiāls: Ni, diametrs 3.05mm, 300 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar porainu oglekļa plēvi. 50gab/iep	190,00	190,00
14	Holey Carbon Films on 200 Mesh Copper Grids (AGS147 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 200 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar porainu oglekļa plēvi.	50 gab.	Holey Carbon Films on 200 Mesh Copper Grids (AGS147 Agar Scientific). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 200 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar porainu oglekļa plēvi. 50gab/iep	180,00	180,00
15	Holey Carbon Films on 400 Mesh Copper Grids (AGS147-4 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 400 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar porainu oglekļa plēvi.	50 gab.	Holey Carbon Films on 400 Mesh Copper Grids (AGS147-4 Agar Scientific). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 400 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar porainu oglekļa plēvi. 50gab/iep	180,00	180,00
16	Lacey Carbon Films on 200 Mesh Copper Grids (AGS166 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 200 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar augsti porainu oglekļa plēvi.	100 gab.	Lacey Carbon Films on 200 Mesh Copper Grids (AGS166 Agar Scientific). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 200 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar augsti porainu oglekļa plēvi. 50gab/iep	185,00	370,00
17	Graphene oxide support film on Lacey carbon on 400mesh Cu grids (pack of 25) (AGS166-4H-GO Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 400 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar grafēna oksīda plēvi.	25 gab.	Graphene oxide support film on Lacey carbon on 400mesh Cu grids (pack of 25) (AGS166-4H-GO Agar Scientific). Materiāls: Cu, diametrs 3.05mm, 400 mesh kvadrātveida režģis, pārklāts ar grafēna oksīda plēvi. 25gab/iep	175,00	175,00
18	Athene 300 Mesh Thin Bar Grids Nickel (AGG2003N Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Ni, diametrs 3.05mm, 300 mesh līnijas.	200 gab.	Athene 300 Mesh Thin Bar Grids Nickel (AGG2003N Agar Scientific). Materiāls: Ni, diametrs 3.05mm, 300 mesh līnijas. 100gab/iep	21,00	42,00

19	Athene 300 Mesh Thin Bar Grids Au+Cu (AGG2003G Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu+Au, diametrs 3.05mm, 300 mesh plāns kvadrātveida režģis.	100 gab.	Athene 300 Mesh Thin Bar Grids Au+Cu (AGG2003G Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu+Au, diametrs 3.05mm, 300 mesh plāns kvadrātveida režģis. 100gab/iep	48,00	48,00
20	Finder Grids H7 Copper 3.05mm (AGG233 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Cu, 400 mesh režģis ar marķeriem, 100gab/iep	100 gab.	Finder Grids H7 Copper 3.05mm (AGG233 Agar Scientific). Materiāls: Cu, 400 mesh režģis ar marķeriem, 100gab/iep	33,00	33,00
21	Aluminium pin stubs. (AGG301 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Al, diametrs 12.5mm, kājiņas diam. 3mm, austums 8mm.	500 gab.	Aluminium pin stubs. (AGG301 Agar Scientific). Materiāls: Al, diametrs 12.5mm, kājiņas diam. 3mm, austums 8mm. 100gab/iep	24,00	120,00
22	Semclip 25mm Pin Mount 2 Clips (AGG3032-252 Agar Scientific vai ekvivalents). Alumīnija pamatne ar 2 bronzas piespiedējspērēm.	1 gab.	Semclip 25mm Pin Mount 2 Clips (AGG3032-252 Agar Scientific). Alumīnija pamatne ar 2 bronzas piespiedējspērēm.	36,00	36,00
23	TEM Lift-Out Grids Copper 4 Post (AGJ423 Agar Scientific vai ekvivalents). Lameļu pamatne, 4 Lameļu pamatne, diametrs 3.05mm, 4 stiprinājuma vietas, materiāls: Cu.	100 gab.	TEM Lift-Out Grids Copper 4 Post (AGJ423 Agar Scientific). Lameļu pamatne, diametrs 3.05mm, 4 stiprinājuma vietas, materiāls: Cu. 100gab/iep	185,00	185,00
24	TEM grid/sample holders - long post, sample holder (AGJ405 Agar Scientific vai ekvivalents). Divu tīkliņu turētājs jonu kodināšanai.	1 gab.	TEM grid/sample holders - long post, sample holder (AGJ405 Agar Scientific). Divu tīkliņu turētājs jonu kodināšanai. 1 gab/iep	255,00	255,00
25	Xtreme Access tungsten probe tips, 10° taper angle. (AGJ450 Agar Scientific vai ekvivalents). Lameļu transporta adatas, materiāls: W, garums 25-35 mm, gala rādiuss < 0.5mkm.	10 gab.	Xtreme Access tungsten probe tips, 10° taper angle. (AGJ450 Agar Scientific). Lameļu transporta adatas, materiāls: W, garums 25-35 mm, gala rādiuss < 0.5mkm. 10gab/iep	180,00	180,00
26	Grid storage box for 100 grids (AGG276 Agar Scientific vai ekvivalents). Caurspīdīgs vāks, marķētas ligzdas, piemērots 3.05mm tīkliņu uzglabāšanai.	5 gab.	Grid storage box for 100 grids (AGG276 Agar Scientific). Caurspīdīgs vāks, marķētas ligzdas, piemērots 3.05mm tīkliņu uzglabāšanai 100režģi/gab	12,00	60,00

27	Grid storage box for 96 grids AGG3726 (Agar Scientific vai ekvivalents). Atbīdāms caurspīdīgs vāks, marķetas novietojami horizontāli.	5 gab.	Grid storage box for 96 grids AGG3726 (Agar Scientific). Atbīdāms caurspīdīgs vāks, marķetas ligzdas, tīkliņi novietojami horizontāli. 1 gab/iep	17,00	85,00
28	Storage box for 50 tabbed grids (AGG3643 Agar Scientific vai ekvivalents). Atbīdāms caurspīdīgs vāks, 50 baltas ligzdas.	10 gab.	Storage box for 50 tabbed grids (AGG3643 Agar Scientific). Atbīdāms caurspīdīgs vāks, 50 baltas ligzdas. 1 gab/iep	8,00	80,00
29	Storage Tubes for 12.5mm Pin Stubs (Pack of 10) (AGG3626 Agar Scientific vai ekvivalents). Piemērotas SEM 12.5 mm paraugu turētāju uzglabāšanai, caurspīdīgs vāks.	50 gab.	Storage Tubes for 12.5mm Pin Stubs (Pack of 10) (AGG3626 Agar Scientific). Piemērotas SEM 12.5 mm paraugu turētāju uzglabāšanai, caurspīdīgs vāks. 10gab/iep	6,00	30,00
30	Stub Storage Box for 12 x 10mm or 15mm dia cylinder stubs (AGG3101 Agar Scientific vai ekvivalents). Piemērots SEM paraugu turētāju uzglabāšanai, 12 vietas, caurspīdīgs vāks.	2 gab.	Stub Storage Box for 12 x 10mm or 15mm dia cylinder stubs (AGG3101 Agar Scientific). Piemērots SEM paraugu turētāju uzglabāšanai, 12 vietas, caurspīdīgs vāks. 1 gab/iep	11,00	22,00
31	Storage Box for Stubs (AGG310D Agar Scientific vai ekvivalents). Piemērots SEM paraugu turētāju uzglabāšanai, 8 vietas, caurspīdīgs vāks.	5 gab.	Storage Box for Stubs (AGG310D Agar Scientific). Piemērots SEM paraugu turētāju uzglabāšanai, 8 vietas, caurspīdīgs vāks. 1gab/iep	7,00	35,00
32	Storage Box for 12 x 12.5mm Pin Stubs (AGG3103 Agar Scientific vai ekvivalents). Polimēru kastīte SEM paraugu uzglabāšanai, 12 vietas, izmēri 133x73x28 mm.	10 gab.	Storage Box for 12 x 12.5mm Pin Stubs (AGG3103 Agar Scientific). Polimēru kastīte SEM paraugu uzglabāšanai, 12 vietas, izmēri 133x73x28 mm. 1gab/iep	6,00	60,00
33	Silicon chips 5 x 7 mm. (Approx 180 chips per wafer) (AGG3391 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Si(111), biežums 460-530 mkm.	150 gab.	Silicon chips 5 x 7 mm. (Approx 180 chips per wafer) (AGG3391 Agar Scientific). Materiāls: Si(111), biežums 460-530 mkm. 180gab/iep	110,00	110,00

34	Grid coating pen Pen designed to apply a thin layer of adhesive to grids (AGG3538 Agar Scientific vai ekvivalents), piemērots TEM tīkliņu apstrādei.	3 gab.	Grid coating pen Pen designed to apply a thin layer of adhesive to grids (AGG3538 Agar Scientific vai ekvivalents), piemērots TEM tīkliņu apstrādei. 1gab/iepa	37,00	111,00
35	Osmium Tetroxide 2% Solution (Pack of 5 x 5ml) (AGR1022 Agar Scientific vai ekvivalents). OsO4 2% ūdens šķīdums, stikla ampulās.	25 ml	Osmium Tetroxide 2% Solution (Pack of 5 x 5ml) (AGR1022 Agar Scientific). OsO4 2% ūdens šķīdums, stikla ampulās. 25ml/iepa	60,00	60,00
36	Formvar pulveris (AGR1201 Agar Scientific vai ekvivalents). Paredzēts TEM tīkliņu pārklāšanai ar polimēru slāni.	200 g	Formvar pulveris (AGR1201 Agar Scientific). Paredzēts TEM tīkliņu pārklāšanai ar polimēru slāni. 100g/iepa	10,00	20,00
37	Pioloform Powder (AGR1275 Agar Scientific vai ekvivalents). Paredzēts TEM tīkliņu pārklāšanai ar polimēru slāni.	20 g	Pioloform Powder (AGR1275 Agar Scientific vai ekvivalents). Paredzēts TEM tīkliņu pārklāšanai ar polimēru slāni. 10g/iepa	8,00	16,00
38	Butvar B98 Powder (AGR1276 Agar Scientific vai ekvivalents). Paredzēts TEM tīkliņu pārklāšanai ar polimēru slāni.	100 g	Butvar B98 Powder (AGR1276 Agar Scientific). Paredzēts TEM tīkliņu pārklāšanai ar polimēru slāni. 25g/iepa	6,00	24,00
39	Leit Adhesive Carbon Tabs 12mm (AGG3347N Agar Scientific vai ekvivalents). Abpusēji lipoši, vadoši diski, diametrs 12mm.	5 gab.	Leit Adhesive Carbon Tabs 12mm (AGG3347N Agar Scientific). Abpusēji lipoši, vadoši diski, diametrs 12mm. 100uzlīmes/iepa	14,00	70,00
40	Silver Disc Target, 0.1mm, (AGB7394 Agar Scientific vai ekvivalents). Materiāls: Ag >99.9%, diametrs 57-60mm.	1 gab.	Silver Disc Target, 0.1mm, (AGB7394 Agar Scientific). Materiāls: Ag >99.9%, diametrs 57-60mm. 1gab/iepa	280,00	280,00
				2.daļa kopā, bez PVN, EUR	<b>5605,00</b>
				21% PVN, EUR	<b>1177,05</b>
				2.daļa kopā, ar 21% PVN, EUR	<b>6782,05</b>



**Pasūtītājs:**



  
Andris Šternbergs

**Piegādātājs:**



  
Viktors Šatcs